

评价项目概况			
企业名称	海纳半导体（金华）有限公司		
项目名称	海纳半导体（金华）有限公司 6-8 英寸半导体抛光片生产线建设项目安全预评价报告		
行业类别	<input type="checkbox"/> 化工 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸 <input type="checkbox"/> 其他		
项目简介	<p>1) 项目名称：海纳半导体（金华）有限公司 6-8 英寸半导体抛光片生产线建设项目。</p> <p>2) 项目性质：新建项目。</p> <p>3) 国标行业：C3985 电子专用材料制造</p> <p>4) 项目地点：宝掌大道以东、晶浦路以北（浦江经济开发区宝掌大道 379 号）。</p> <p>5) 项目投资：46800 万元</p> <p>6) 立项文件建设规模及内容：该项目主要购置线切机、磨片机、抛光机组等国内外先进设备，形成 260 万片单晶硅抛光片的生产规模，进行单晶硅抛光片的生产建设项目及新型半导体晶体加工的技术研发项目预计年产值 50000 万元，利税 3000 万元。</p> <p>安全评价结论：海纳半导体（金华）有限公司 6-8 英寸半导体抛光片生产线建设项目经本次安全评价确认，其设立安全条件能够满足国家现行安全生产有关法律、法规、标准和规范的要求。</p>		
项目组成人员	姓名	工作任务	
项目负责人	金范	现场勘察	
报告编制人	黄昌江	现场勘察，报告编制	
项目组成员	王英杰、陈国俊、陈国华	整理资料	
项目组成员	黄寺贵	报告校核	
技术负责人	章强		
报告审核人	胡洁萍		
过程控制负责人	陈晓俊		
参与评价工作	安全评价师	金范、黄寺贵、陈国俊、陈国华、章强、胡洁萍、陈晓俊	
	注册安全工程师	金范、黄昌江、王英杰、黄寺贵、陈国俊、陈国华、章强、胡洁萍、陈晓俊	
	技术专家	/	
现场勘察时间	2025.3.28	报告提交时间	2025.4.11
现场图片：			

